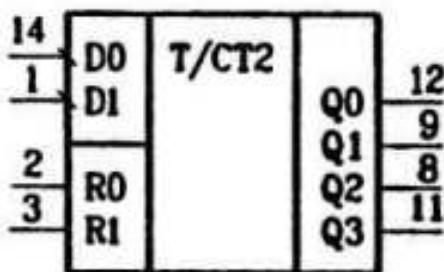


КР1533ИЕ5, КФ1533ИЕ5, ЭКФ1533ИЕ5

Микросхемы представляют собой 4-разрядный двоичный счетчик. Содержат 4 триггера, срабатывающих по отрицательному фронту, а также дополнительные связи, реализующие 2 секции: счетчик-делитель на 2 и 3-разрядный счетчик- делитель на 8. Для получения 4-разрядного счетчика используется внешняя связь выхода счетчика - делителя на 2 со входом 3-разрядного счетчика. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г, 4306.14-A.

Назначение выводов: 1, 14 - входы информационные D1, D0; 2, 3 - входы установки в состояние лог. 0; 4, 6, 7, 13 - свободные; 5 - напряжение питания; 8, 9, 11, 12 - выходы разрядов 3, 2, 4 и 1 Q2, Q1, Q3, Q0; 10 - общий.



Условное графическое обозначение КР1533ИЕ5, КФ1533ИЕ5, ЭКФ1533ИЕ5

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания 5 В ± 10%

Выходное напряжение низкого уровня:

- при $I_{\text{вых}}^0 = 4 \text{ мА}$ ≤ 0,4 В

- при $I_{\text{вых}}^0 = 8 \text{ мА}$ ≤ 0,5 В

Выходное напряжение высокого уровня

при $I_{\text{вых}}^1 = -0,4 \text{ мА}$ ≥ (U_n-2) В

Прямое падение напряжения на антивонном диоде

при $I_{\text{вх}} = -18 \text{ мА}$ ≤ |-1,5| В

Входной ток низкого уровня при $U_{\text{вх}}^0 = 0,4 \text{ В}$ ≤ |-0,1| мА

Входной ток высокого уровня при $U_{\text{вх}}^1 = 2,7 \text{ В}$ ≤ 20 мкА

Выходной ток при $U_{\text{вых}} = 2,25 \text{ В}$ |-30|...|-112| мА

Время задержки распространения сигнала при включении

при $C_n = 50 \text{ пФ}; R_n = 0,5 \text{ кОм}$:

- от вывода 14 к выводу 11 ≤ 70 нс

- от вывода 14 к выводу 12, от вывода 1 к выводу 0 ≤ 16 нс

- от вывода 1 к выводу 8 ≤ 32 нс

| | |
|--|--------------|
| - от вывода 1 к выводу 11 | \leq 51 нс |
| Время задержки распространения при выключении: | |
| - от вывода 14 к выводу 11 | \leq 70 нс |
| - от вывода 14 к выводу 12 | \leq 18 нс |
| - от вывода 1 к выводам 8 | \leq 35 нс |
| - от вывода 1 к выводу 9 | \leq 21 нс |
| - от вывода 1 к выводу 11 | \leq 21 нс |
| - от выводов 2, 3 к выводам 8, 9, 11, 12 | \leq 32 нс |
| Емкость входа | \leq 5 пФ |

Предельно допустимые режимы эксплуатации

| | |
|--|--------------|
| Напряжение питания | 4,5...5,5 В |
| Входное напряжение низкого уровня | 0...0,8 В |
| Входное напряжение высокого уровня | 2...5,5 В |
| Максимальное напряжение, подаваемое на выход | 5,5 В |
| Температура окружающей среды | -10...+70 °С |

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоеем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить

по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В $\pm 10\%$, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.